

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan ongkok sebanyak 12% merupakan level terbaik dalam pembuatan wafer ransum komplit berbasis jerami jagung dinilai dari kualitas fisiknya.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan level ongkok yang lebih tinggi dan untuk melihat analisis proksimat, invitro dan invivo dari wafer ransum komplit berbasis jerami jagung menggunakan ongkok sebagai perekat.